CLIPPEDIMAGE= JP357026492A

PAT-NO: JP357026492A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57026492 A

TITLE: SEMICONDUCTOR LASER

PUBN-DATE: February 12, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KAMESHIMA, YASUBUMI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

**NEC CORP** 

N/A

APPL-NO: JP55101490 APPL-DATE: July 24, 1980

INT-CL\_(IPC): H01S003/18 US-CL-CURRENT: 372/34

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the temperature characteristics of an oscillation threshold of a semiconductor laser by forming an active layer of InGaAs P on an InP substrate in a double hetero architecture in which AlGaAsSb matched in lattice to the substrate and the active layer is interposed therebetween.

# **CONSTITUTION: A clad layer**

Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>As<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>3, an active layer In<SB>x</SB>Ga<SB>1-x</SB>As<SB>y</SB>P<SB>1-y</SB>4, a clad layer Al<SB>u</SB>Ga<SB>1-u</SB>Ag<SB>v</SB>Sb<SB>1-v</SB>5, and an ohmic layer 6 are

sequentially formed on an InP substrate 2. The layer 4 has a low refractive index, and is interposed between the layers 3 and 5 having large band gap, and the layer 3 is of N type, the layer 5 is of P type and the layer 4 is undoped N type to inject and excite it. Thus, misfit dislocation is hardly taken place in the boundary between the layers 4 and 5, and accordingly preferable crystallinity including no defect can be performed, and the temperature characteristics of the oscillation threshold can be improved.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭57—26492

⑤Int. Cl.³H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5 F 43公開 昭和57年(1982)2月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**図半導体レーザ** 

図出

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

②特 顧 昭55—101490

願 昭55(1980)7月24日

⑫発 明 者 亀島泰文

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

個代 理 人 弁理士 内原晋

#### 明 細 嘗

1. 発明の名称 半導体レーザ

## 2 特許崩束の範囲

InP 基根結晶上に、直接避移領域の磁晶比X, Y をもつ化合物半導体磁晶 Inx(b<sub>1-x</sub> As yE<sub>1-y</sub> の形性 層を波場板結晶及び活性層に格子整合した磁晶比 U, V をもつ化合物半導体磁晶Alu da<sub>1-u</sub> Asv So<sub>1-v</sub> で終み込んだダブルヘテロ構造を基備した事を特 像とする半導体レーザ。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は InP 基板上に活性層を In GaAsP, クラ・ド海をAl GaAs Su を格子を含をさせてエピタキシ・ル以及させる事により 1.1~1.6 μm までの赤外 たを放出する半導体レーザに関するものである。 クラ・ド層と后性層間のエネルギー感染を高くし、 かつ結晶性のよいヘテロ界面をつくるおにより、 発展閾値の風波特性のよいかつ第子及針上の自由 度を大きくする事のできる半導体レーザを提供するものである。

これはまた発光ダイオードにも適用され得るもの である。

光ファイバーを用いた通信はその大容盤性、無 誘導性の特象を生かした通信手段として崩発がす すめられている。この光ファイバー通信の元成と して半導体レーザは、その小型循便性、直接変調 可能などの利点があり、重要な案子である。近年 光ファイバーの吸収損失が破យになる破疫が構製 技術の逃歩により 1.05 μm から 1.3 μm, 更に 1.55 μm へと移行していくにつれ、要求される発光破 長は上記便長の投破長者へと望ってきている。現 住この仮長帯の半導体レーザとしては1ーV 次化 合物単導体の虚晶 In UaAsP を信性層としクラッド 層を InP とする組み合せが最っとも多く採用され ている。

この InGaAsP レーザーで正面しているみっとも 大きい問題はその発磁測点の上昇が區壁に幅めて 改版な多である。その例を第1回に示す。即ち、

発展調道の国版保存性を I = Lo exp (T/Ta) と扱わしたときの Lo i 図 1 からわかる傾に 70 K程度であり、更に雰囲気 個度が 80 C を終えると Lo i 更に低くなっている。それに対し Al GaAs 系の恒度長レーザではこの温度全域で Lo~120 K位である。この事は地下ケーブル寺に実装される光通信システムでは大きな問題であり、 In Chash を活性層とする民政長レーザの実用化にはその発掘関連の温度特性の文書が是非必要である。本発明は長度長レーザの解放物質に複付を加え、上述の問題点を解決する事を目的とする。この目的を達成するために本発明の半導体レーザは In P 基板上に、 In x Chal-x Asy P1-y で式る活性層を In P 基板及び活性層に格子受合した Alu Chal-u Asy Sh1-y で挟み込んだダブルヘテロ構造を設けている。

AlGaPSbなどが挙げられるが、直接遺移領域が走 品比の広い龟囲にある事、結晶成長条件のデータ の書後が走宮な点で InchAsP が扱っとも通してい る。史に基板材料としては弟2四から InP InAs Labo, Albo が挙げられるが現在、具真な無転位 右品が得られるのは lnt であり、 去板 , 舌性層の 組み合せは InP/InClast が破逸である。しかし従 米の講道ではダブルヘテロ構造のクラッド層とな るべき弟1月および其3層に LiP を採用している ので、ある一定の皮長の光を放出する活性層の組 成を伏めたとき、クラッド層と活性層の間のエネ ルギー走を自由にとれない事情が生じている。と の欠点を除去する為に本発明では第1層および蘇 3 順にAltaAsSb を採用している。ほ2図からわ かるようにAlchAsto の 4 元 焦州は格子定纹を LOU に台せた状態でパンドギャップエネルギーを lnl よりも大きくさせる事が可能である。Alある いはめ の成分がある値より多いと低品は間接避 移鎖駅に入るが、クラッド層は発光に関与しない ためこの単は不磁台な条件とはならず、むしろク

られる。特に発展改長が1.14m近くのレーザについては活性増とフラ・ド値のエネルギー選が近くなるのでその効果は無視出来ない。第2にヘテロ界面における結構の不完全性が挙げられる。例えば界面のミスフィ・ト伝位、点欠陥などを通じての効形ギャリアの非発光存結合、PN 接合の不完全性による電流リークなどが考えられる。

ここで 1.14m~1.6 4m の名光政長を有する名子並合した 1 - V 废偽品系を用いた及政長半導体レーザを得る組み合せについて説明する。第2回は左爾礎機に進品のパンドギャ・ブェネルギー右関機機にそれを双長に接近したもの機論に進品の格子足效をとったものである。それぞれの二元結晶を経外曲線は三元視晶のパンドギャ・ブの変化を示すもので、点般で結ばれた区域は間接過移であり、活性層としては、遺さない。格子足效が基板二元結晶で定められているため、発光政長を必要な近にするには活性層は必然的に型元成品でなければならない。第2回で新疆で示した1.1~1.6 4m の政長領域をもつ活性層としては InCaAsP, AlCaAsSo

**ラッド層にリークして発光する成分を抑制する助** きをする。活性層とクラッド層のエネルギー差を 大きくする事により磊度特性を改善できる事は勿 論であるが、他方両者の屈折率差が大きくなるた め必然的に高次モードが出現し易くなる。しかし その点は活性順厚さを 0.15 / 四 程度に乗くする事 により解決される。即ち、高次モードの選択は活 性膚とクラッド層の屈折率差のみならず光導皮路 のサイズによっても左右されるからである。現在 のエピタキシャル結晶成長技術では活性順厚さを 所要の厚さに制御する事は比較的容易である。 更に重要な事は一般に多層構造がエピタキシャル 成長されるとき、成長層が三元以上の底晶である 方が成長面内の格子を合が容易であるという実験 **結果である。(ジャーナル、オブ、ザ、エレクロ** ケミカルソサエテイ 126 巻 664 貞) 即ち、四元活性 層の上に InP 二元結晶を成長させた場合にはわず かの格子ずれでもミスフィット伝位が生じやすい が、 InP 二元結構上に InChAsP 四元系進品をエピ タキシャル収長させた場合、エピタキシャル成長

**BEST AVAILABLE COPY** 

3

面内の格子定数は社込み組成が完全整合の条件からずれているときでも四元協議が収接方向にテトラコナルな格子変形をする事により、成長面内で格子を合わせる現象が起き、ミスフィット転位が生じにくい事がメ凝凹折法により観測されている。この事はエピタキシャル成長する活が多元系である方が格子変形の自由度が増す事により有利である。この様に活性層 LnGaAst の上に減る層クラッド層として「nt 二元網議を成長させるよりもAl(kaAssb四元結晶を成長させる方がその外面においてミスフィット転位を生じにくくさせ、ひいては点欠陥等を含まない良好な網晶性が実現し前述したような希腊側値の温度特性を返下させているヘテロ界面あるいは120 接合の不完全性を改良するのに有効な手後である。

次に本発明の実施例について説明する。第3図 は 電視 住入 助起による半単体レーザの構造例であ り、いわゆるダブルへテロ構造をもたせてある。 InP 基板 2 の上に承1 盾クラッド層 Alu(ta<sub>t-u</sub>Asv Sb<sub>1-v</sub>3, 第2 層估性層 Inx(ta<sub>1-x</sub>Asy F<sub>1-x</sub>4, 第3 層ク

れている。n 例の電低1は InP 基板2 に AuGe 含金でつけられている。Cの表子をメタライズしたタイアモンドヒートシンク10 に InP 基板2を上にし、点4点の InGaAsPを下側にして on9 で融瘤し、更にをメ・キした Cu ブロ・ク11 に組み立てられる。Cの状態で電流をP 側からn 側へ流せば PN 接合部で電子と正孔が再結合して結晶へき閉面を反射鏡とするフィードバ・ク作用によりレーザ光が放出される。

# 4. 図面の商単な説明

第1 図は InChast/Int レーザの発品圏値の基度 特性を示す。第2 図は世々の組み合せの貝と疾患 晶系における格子定数とバンドギップの関係を示 す。第3 図は住入助にによる本発明の半導体レー ザの一米暗例の最略的を示す。図中1はn個電極、 2 は InP 密板、3 は Al Chass So 第1 層、4 は InChast 店住層、5 は Al Chasso 第3 層、6 は InChast 解 4 層、7 は Si O<sub>2</sub> 度、8 は P 謝電池、9 は Sn 磁循 層、10 は ダイアモンドヒートシンク、11は Cuブ

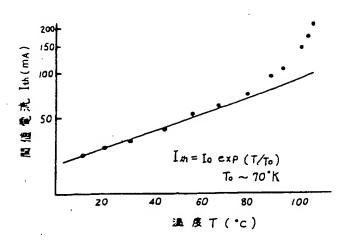
ラッド側 AluGa1-uAsvSb1-v5, 第4層オーミック層 Im/Gaj-wAszPj-g6,を順次放相エピタキシャル法で 形成する。 后性暦 InxGa<sub>1-x</sub>AsyP<sub>1-y</sub>4 は屈折率が低 くパンドギャップの大きいAluGa,-uAsvSb,-v 層 3 とうではさまれており住入励起を行なうため第1 超 AluGal-uAsvSb1-v3 はn型来3層AluGa1-uAsv Sb1-y5はP型活性層 4はアンドープn型としてあ る。 古性層 Inx(b1-xAsyD1-y のX, Yおよびクラ ・ド層 Alucha 1-uAsvSo1-vのU, Vの値は発光放長 を 1.1~1.6 mmとすると、格子定数を InP 基板に合 わせる条件から発光放長 1.1 mmのとき X ~ 0.89, Y~0.23、 発光破長 1.6 μm のとき X~ 0.58, Y~ 0.89 程度であり、クラッド描は古住層のパンドギ → ブより 0.3 eV 高い値を目安とすると、俗子整 合の条件から 1.1 mm のとき U ~ 0.60, V ~ 0.53。 1.6 mm のときU~0.25, V~0.52 程度となる。 弱 4 両 low Ga1-w Asz P1-z 6 はオーミック妥胺を得 るためのものでと型としてある。この点4層上に ストライプ状に窓をもった SiOz膜 7 を設け、更に AuZn を煮油することによりP伽電価8が形成さ

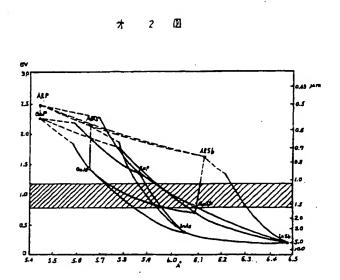
ロ・クをあらわす。

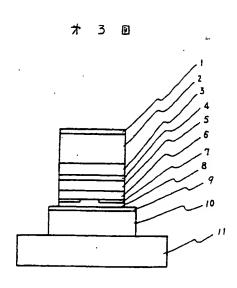
代理人 并是土 内 原











THIS PAGE BLANK (USPTO)